PATENT ABSTRACTS OF JAPAN



(11)Publication number:

06-184749

(43)Date of publication of application: 05.07.1994

(51)Int.CI.

C23C 16/18 C23C 16/40

H01L 21/285

(21)Application number: 04-355212

(71)Applicant : DOWA MINING CO LTD

(22)Date of filing:

17.12.1992

(72)Inventor: AKASE SHINICHIRO

TAZAKI YUZO
ISHIAI JUNICHI
YAMADA SHINYA
SAKAMOTO RYO

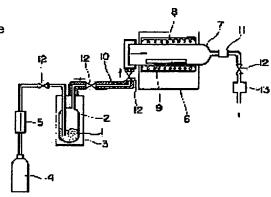
(54) PRODUCTION OF THIN FILM USING ORGANOMETALLIC COMPLEX

ა7)Abstract:

PURPOSE: To provide a method for easily producing a uniform thin film having excellent electrical characteristics with good

reproducibility by using organometallic complexes. CONSTITUTION: A material container 2 (made of S

CONSTITUTION: A material container 2 (made of SUS 316 and kept at 100°C) is filled with 1g of copper t-butoxycarbonyl 1 as the raw material in a thermostatic bath 3. A carrier inert gas 4 (gaseous argon) is introduced into the container through a flowmeter 5 at a flow rate of 100ml/min, and the copper t-butoxycarbonyl 1 is entrained by the gas 4 and sublimated. The mixture is introduced into a quartz reaction tube 7 (kept at 500°C by a heater 8) provided in a pyrolytic furnace 6 and contg. a substrate 9, and a thin copper film is formed on the substrate 9.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

11.11.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-18474

(43)公開日 平成6年(1994)7月

(51)Int.CL5		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示
C 2 3 C	16/18		7325-4K		
	16/40		7325-4K		
HOIL	21/285	C	7376-4M		

審査請求 示請求 請求項の数1(全 4

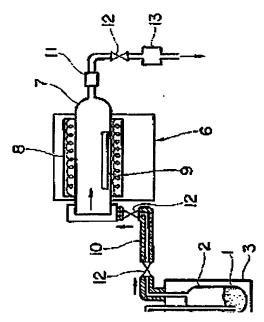
(21)出願番号	特顯平4-355212	(71)出願人	000224798 同和鉱業株式会社
(22)出頭日	平成 4 年(1992)12月17日	(72)発明者	泉京都千代田区丸の内1丁目8番2号 赤海 真一郎
			東京都千代田区丸の内1丁目8番2号 和鉱業株式会社内
		(72)発明者	田▲崎▼ 雄三 東京都千代田区丸の内1丁目8番2号 和鉱業株式会社内
		(72)発明者	石合 淳一
	ļ		東京都千代田区丸の内1丁目8番2号 和鉱業株式会社内
		(74)代理人	弁理士 丸岡 致彦
			最終頁に

(54) 【発明の名称 】 有機会隔錯体を用いる薄膜の製造法

(57)【要約】

【目的】 優れた電気的特性を有し、かつ再現性の良い 均一な薄膜を容易に成膜することができる有機金属錯体 を用いる薄膜の製造方法の提供。

【構成】 まず、恒温槽3内にあって、ターシャリーブトキシカルボニル銅1が18が充填された原料容器2 (SUS316製、100℃の恒温に保持)に、不活性キャリアーガス4 (アルゴンガス)を、フローメーター5を経て流量を100m/mn に調節して導入し、このガス4に上記ターシャリーブトキシカルボニル銅1を同伴および昇夢させる。次いで、このガスを、熱分解炉6内に設けられ内部に基板9を載置した石英反応管7(ヒーター8によって500℃に加熱保持されている)に導入させ、基板9上への銅薄膜の成膜を行う(1時間)。



(2)

特闘平6-184∶

1

【特許請求の範囲】

【請求項 1 】 気相成長法による薄膜の製造方法であって、ターシャリープトキシカルボニル銅を原料化合物として用いることを特徴とする有機金属館体を用いる薄膜の製造法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、気相成長法によって薄膜を製造する方法に関し、さらに詳しくは、LSI用薄膜配線材料や超電導材料として有用な銅薄膜または酸化 10銅薄膜を製造することができるターシャリーブトキシカルボニル銅を用いる薄膜の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、単結晶や多結晶を用いて銅薄膜または酸化銅薄膜を形成する方法としては、ドライブロセスが多用さているのが現状である。

【0003】上記ドライブロセスには、真空蒸着法、イオンプレーティング法およびスパッタリング法等の物理的成膜法と、化学的気相蒸着法(CVD法)等の化学的成膜法とがあり、中でもCVD法は、成膜速度の副御が容易である上、成膜を高真空下で行う必要がなく、しかも高速成膜が可能であることなどから量産向きである。【0004】このようなCVD法においては、有機金属錯体の蒸気を分解させて金属薄膜を形成する場合、熱CVD法、光CVD法またはブラズマCVD法などが採用され、原料化合物の一種として有機金属錯体が使用されており、その有機部分(配位子)としてはアセチルアセトン、ジピバロイルメタン、ヘキサフルオロアセチルアセトン。またはジイソブチリルメチンなどが知られている。

【0005】しかしながら、前記配位子からなる有機調錯体を用いて、気相成長法(熱CVD法など)によって薄膜の製造を行うと、満足な薄膜形成速度を得ることができず、置産化ベースの薄膜を形成することができないという問題点があった。また、上記有機金属錯体の配位子によってもその成果は異なり、例えば配位子がアセチルアセトンの場合には、満足な薄膜形成が得られる前に分解してしまい。ジピパロイルメタンの場合には、低昇

【①①①6】一方、上記低昇等性の改善を図るため、有機部分(配位子)の水素をヘキサフルオロアセトンのような常化物で置換した有機金属錯体を原料化合物として用いた薄膜の製造方法が開発されているが、有機部分(配位子)の水素を弗化物で置換した有機金属譜体を用

技術の問題点を解決し、優れた電気的特性を有し 再現性の良い均一な薄膜を容易に高速成膜するこ きる有機金属錯体を用いる薄膜の製造方法を提供 とを目的する。

[8000]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上を解決するために鋭意研究した結果。ターシャリキシカルボニル銅が50℃でも相当な蒸気圧を示すに、蒸発温度(昇等温度)と分解温度が明確に関るという特質を有し、不活性ガスに同伴される第の量が多いことを見い出し、本発明を提供するこまた。

【0009】すなわち、本発明は、気相成長法に 膜の製造方法であって、ターシャリープトキシカ ル銅を原料化合物として用いることを特徴とする 属籍体を用いる薄膜の製造法を提供するものであ 【0010】

【作用】本発明の有機金属館体を用いる薄膜の製 ついて、熱CVD法を利用した場合を例にあげ、 20 用いて以下に説明する。なお、図1は熱CVD話 を模式的に示した図である。

【①①11】まず、恒温槽3内にあって、台成しシャリープトキシカルボニル銅1が充填された原2(50~100℃の恒温に保持)に、不活性キャリス4をフローメーター5を経て流置を 5~500miに調節して導入し、このガス4にターシャリーフカルボニル銅1を同伴および昇帯させ、熱分解炉設けた石英反応管7に導入させる。上記石英反応は、ヒーター8によって所定の温度(250~750 加熱保持されており、その内部には基板9が載置いる。

【①①12】上記のようにして石英反応管でに選たターシャリープトキシカルボニル網同伴ガスは 9上において有機金属錯体を熱分解し、銅薄膜を せる。なお、上記原料容器2から熱分解炉6までは、 が縮を防ぐために保温程10または加熱保温 より50~150℃に保温維持されている。また、図 は冷却トラップ、12はバルブ、13はロータリ プであり、矢印は昇夢したターシャリープトキシ ニル網が移送される方向あるいは分解ガスの排出 示している。

【りり13】本発明法において原料化合物としてれるターシャリーブトキシカルボニル銅は、優れ性および高い昇華性を有し、しかも昇華温度と分とがかなり離れているため、不活性ガスに同伴さ体量が従来品よりも多い。そのため、不純物混入

(3)

特関平6-184:

3

置換部分を有していないため、電気的特性が劣化すると とはない。

【0015】以下、実施例により本発明をさらに詳細に 説明する。しかし本発明の範囲は、以下の実施例により 制限されるものではない。

[0016]

【実施例】本発明法の一実施例として、熱CVD法による薄膜の製造方法を以下に示す。なね、図1は熱CVD法の概略を模式的に示した図である。

【①①17】まず、恒温槽3内にあって、ターシャリープトキシカルボニル銅1が1g充填された原料容器2 (SUS316製、70°Cの恒温に保持)に、不活性キャリアーガス4 (アルゴンガス)を、フローメーター5を経て流置を 100ml/mn に調節して導入し、このガス4に上記ターシャリープトキシカルボニル銅1を同伴および昇等させた。次いで、このガスを、熱分解炉6内に設けられ内部にシリコン基板9を截置した石英反応管7 (ヒーター8によって 500°Cに加熱保持されている)に導入させ、基板9上への銅薄膜の成膜を行った(図1)。

【0018】なお、反応容器内の圧力は20torrに保持し 20 た。また、原料容器2から熱分解炉6までの配管は、経縮を防ぐために保温層10または加熱保温手段により 1 50℃に保温維持されている。さらに、図中11は冷却トラップ、12はバルブ、13はロータリーボンブであり、矢印は昇華した有機金属錯体が移送される方向あるいは分解ガスの排出方向を示している。

【0019】上記のようにして1時間成膜を行い、基板9上に厚さ2500オングストロームの再現性の良い均一な銅薄膜を得た。

[0020]

*【比較例】ターシャリープトキシカルボニル銅に て、従来より用いられてきたジピバロイルメタナ を用いたこと以外は実施例と同様にして薄膜の成 ったところ、基板上には厚さ 200オングストロー 薄膜しか得られなかった。

[0021]

【発明の効果】本発明法において原料化合物とし ちれるターシャリープトキシカルボニル銅は、蒸 高い上に昇帯温度と分解温度とが明らかに離れて め、気相成長法によって遠い成膜速度で、均質か 性に優れた銅藻膜を得ることができる。また、本 によると、成膜中に弗化物が生成してしまうこと ため、薄膜の電気的特性劣化がない。

【図面の簡単な説明】

【図1】熱CVD法の概略を模式的に示す図であ 【符号の説明】

1……ターシャリーブトキシカルボニル銅

2……原料容器

3 · · · · · 恒温槽

り 4・・・・・不活性キャリヤーガス

5……フローメーター

6……熱分解炉

7……石英反応管

8……ヒーター

9 · · · · · 基板

1 () … 保温層

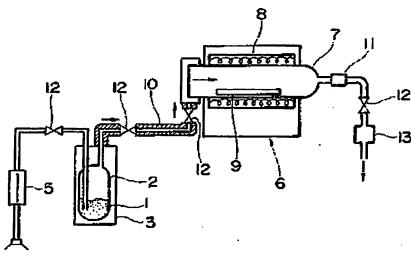
11……冷却トラップ

12…バルブ

13…ロータリーポンプ

***** 30

[図1]



(4)

特闘平6-1841

フロントページの続き

(72)発明者 山田 鎮也

東京都千代田区丸の内1丁目8番2号 同

和鉱業株式会社内

(72)発明者 坂本 陵

東京都千代田区丸の内1丁目8番2

和鉱業株式会社内